

經濟部智慧財產局 函

地址：10637臺北市辛亥路二段185號3樓
承辦人：李雅婷
電話：(02)23766131
傳真：(02)27366722
電子信箱：ting00722@tipo.gov.tw



受文者：科技部

發文日期：中華民國110年04月01日
發文字號：智國企字第11011003540號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：敬請貴部(會)協助將2021台灣創新技術博覽會「發明競賽」徵展訊息轉知各相關學研單位，並鼓勵優秀研發創作踴躍報名參展，以共同促進專利技術商品化與產業化，至
勿公誼。

說明：

- 一、本展去年在全球疫情嚴峻的時刻，秉持著面對挑戰持續研發創新的精神，如期開展，成為疫情後首場大型國際展覽，展出1,200多項發明專利與創新技術，發明人及廠商共襄盛舉，展期3天共吸引國內外59,000餘人次，較去年成長35%。
- 二、2021台灣創新技術博覽會將於本(110)年10月14日至16日假台北世貿一館盛大展出，其中發明競賽展區邀請最近4年內(106年7月1日至110年6月30日)取得專利或申請中的專利作品參展並同步舉辦發明競賽，期藉由競賽的肯定，促進得獎作品交易商機。
- 三、本展報名期間自110年4月20日至6月30日止，展覽相關訊



息、參展報名簡章電子檔，請逕至本展專屬網站
(<https://www.inventaipai.com.tw/>)查詢及點選「發明競
賽」報名參賽。

正本：科技部、教育部、行政院農業委員會
副本：財團法人中華民國對外貿易發展協會

電子公文
2021/04/01
15:45:32
交換章



裝

訂



線